

(8) - 4

2024年国際特許分類サブクラスに基づく特許公告の証書発給件数ランキング  
(前20位)

順位	国際特許分類 (サブクラス)	分類内容の概要	件数
1	H01L	半導体装置；他に包含されない電氣的固体装置	5,474
2	G06F	電子デジタルデータ処理	2,188
3	A61K	医療、歯科、または化粧用の配合品	1,057
4	G06Q	電子商取引	919
5	G02B	光学部品、システム、または機器	901
6	H05K	プリント回路；電気機器のハウジングまたは構造部品；電気素子モジュールの製造	830
7	G03F	フォトメカニカル法によるパターン化された表面；そのための材料；そのための原稿；そのために特に適合した装置	753
8	C23C	金属質材料への被覆；金属質材料による材料への被覆	650
9	H04N	画像通信	634
10	C07D	複素環化合物	623
11	H10B	電子記憶装置	620
12	H04W	無線通信ネットワーク	605
13	C08G	炭素-炭素不飽和結合以外の反応により得られた高分子化合物	603
14	G01N	材料の化学的または物理的特性を測定を借りて、材料をテストまたは分析することに用いるもの	593
15	G11C	静的記憶	564
16	G01R	電氣的変量の測定；磁氣的変量の測定	550
17	C08L	高分子化合物の組成物	519
18	G02F	光の強度、色、位相、偏光または方向の制御のための配置または装置	503
19	H01R	導電接続；接続装置；集電器	501
20	G09G	静的手段を用いて可変情報を表示する表示装置の制御のための装置または回路	489

統計資料：2025年1月11日

注：

1. 特許公告に基づく証書発給件数のランキング
2. 詳細な国際特許分類内容の描述は国際特許分類第2024.01版参照